УДК 621.315.592 Взаимодействие между медью и сурьмой в твердом растворе на основе германия с образованием заряженного комплекса

© В.М. Глазов, А.Я. Потемкин

Московский государственный институт электронной техники (Технический университет), 103498 Москва, Россия

(Получена 7 июля 1999 г. Принята к печати 22 октября 1999 г.)

Предложена схема взаимодействия между некоторыми легирующими элементами в твердых растворах на основе полупроводников, включающая реакцию образования заряженного комплекса при введении в раствор двухзарядных доноров или акцепторов. С использованием выражения для закона действующих масс реакций ионизации легирующих добавок и взаимодействия между ними, а также с учетом электронно-дырочного взаимодействия и условия электронейтральности полупроводника получены аналитические выражения зависимости растворимости доноров от содержания акцепторов, и наоборот. Полученные соотношения апробированы на примере системы Ce–Cu–Sb. Показано, что рассчитанные на основе развитой теории и экспериментальные значения растворимости хорошо согласуются между собой.

Ранее [1–4] нами была разработана теория образования заряженных комплексов при взаимодействии между легирующими элементами в твердом растворе на основе кремния. В настоящей работе дается анализ взаимодействия между медью и сурьмой в твердом растворе на основе германия с образованием заряженного комплекса.

Представленные в работах [1,5,6] экспериментальные данные позволяют сделать заключение о том, что при взаимодействии различно заряженных частиц возможно образование заряженных и нейтральных ассоциатов по схемам:

 $[Cu^{2-}]_{s} + [Cu^{+}]_{i} \leftrightarrow [Cu_{2}]^{-}; [Cu^{2-}]_{s} + [Sb^{+}] \leftrightarrow [CuSb]^{-};$ $[Cu_{2}^{-}] + [Sb^{+}] \leftrightarrow [Cu_{2}Sb]^{0}; [CuSb]^{-} + [Cu^{+}] \leftrightarrow [Cu_{2}Sb]^{0},$ где $[Cu^{2-}]_{s}$ и $[Cu^{+}]_{i}$ — медь в узлах и междоузлиях соответственно.

Следует отметить, что процессы образования нейтральных комплексов $[Cu_2Sb]^0$ и заряженных $[Cu_2]^$ обусловлены наличием межузельной меди, которой, согласно [5], почти на порядок меньше, чем меди, располагающейся в узлах кристаллической решетки. Поэтому решающим процессом донорно-акцепторного взаимодействия при сложном легировании германия медью и сурьмой является процесс образования заряженных комплексов $[CuSb]^-$. Очевидно, результатами остальных реакций можно пренебречь.

В связи с изложенным целесообразно на базе реально обоснованной модели взаимодействия между медью и сурьмой в германии рассмотреть в общем виде влияние образования заряженных донорно-акцепторных комплексов на совместную растворимость доноров и акцепторов в полупроводниках. При подходе к решению задачи воспользуемся общей методологией, обоснованной и развитой в работах Райсса с соавторами [7–9], а также в наших работах [10–13], и представим процессы ионизации и взаимодействия между заряженными частицами в виде следующих двух систем реакций, отвечающих соответственно случаям легирования полупроводника двухзарядными акцепторами (А) и двухзарядными донорами (В):

где $(N_A)_{\text{ext}}$ и $(N_D)_{\text{ext}}$ — концентрации соответственно акцепторов и доноров во внешней фазе (например, в жидкой), $(N_A)_{\text{sol}}$ и $(N_D)_{\text{sol}}$ — концентрации соответственно акцепторов и доноров в твердом полупроводниковом растворе.

Реальность приведенных схем (A) и (B) подтверждается экспериментально, так как в полупроводниках Ge(Si) при сложном легировании одновременно с образованием комплексов $(DA)^-$ наблюдается преобладание дырочной проводимости и, наоборот, при наличии комплексов $(DA)^+$ — преобладание электронной проводимости. Конкретизируем приведенные равновесия (A) и (B), сопровождающиеся образованием заряженных комплексов, применительно к конкретной системе Ge–Cu–Sb. Очевидно, в соответствии с данными о количественном состоянии растворимости межузельной меди и меди, находящейся в узлах кристаллической решетки германия, речь может идти о системе реакций растворения и ионизации доноров и акцепторов, приводящих к образованию заряженных комплексов (CuSb)⁻, т. е. речь идет о привлечении системы реакций (A).

$$(N_{Cu})_{ext} \leftrightarrow (N_{Cu})_{sol} \stackrel{(1)}{\leftrightarrow} N_{Cu^{2-}} + 2e^{+} + \\ + + \\ (N_{Sb})_{ext} \leftrightarrow (N_{Sb})_{sol} \stackrel{(2)}{\leftrightarrow} N_{Sb^{+}} + e^{-} \\ + \uparrow \\ (e^{+}e^{-}) \\ (4) \uparrow + \\ (CuSb)^{-} e^{+}$$
(C)

Анализируя систему равновесий (1)-(4) в цепочках реакций схемы (С), мы можем заключить, что образование трудно диссоциирующих электронно-дырочных пар, согласно рекации (3), и заряженных донорно-акцепторных комплексов по реакции (4) должно приводить к сдвигу равновесий (1) и (2) вправо, а это означает, что растворимость акцепторов в присутствии доноров должна возрастать и растворимость доноров в присутствии акцепторов также должна расти. Для количественного рассмотрения эффекта двойного легирования полупроводника, сопровождающего образование заряженных комплексов, мы использовали закон действующих масс и условие сохранения общего количества частиц легирующих элементов, а также условие электронейтральности полупроводника, что позволило для каждой системы реакций составить соответствующие системы уравнений, отвечающие системам равновесий (A) и (B) соответственно.

В дальнейшем при составлении равновесий и уравнений, вытекающих из них, используются принятые обозначения для концентрации дефектов в твердых растворах: n, p — электронов и дырок, \Box — вакансий, $N_{D^{2+}}$, $N_{A^{2-}}$ — двухзарядных ионов (доноров и акцепторов), N_{D^+} , N_{A^-} — однозарядных ионов (доноров и акцепторов), $N_{(DA)^-}$, $N_{(DA)^+}$ — отрицательно и положительно заряженных комплексов. Кроме того, через K_0, K_D^*, K_A^* , K_{DA}^* обозначены константы в соответствующих уравнениях при использовании закона действующих масс.

В дальнейшем при выполнении различных преобразований рассматривается только совокупность уравнений, получающихся на основе схемы (А), которой соответствует схема образования отрицательно заряженных комплексов $(DA)^-$, так как все необходимые преобразования для системы реакций (В) будут аналогичны приведенным для системы (А). Систему уравнений (А) разделим на две группы. К первой группе (I) отнесем все те уравнения, которые соответсвуют процессам, связанным с изменением растворимости в германии акцепторного N_D , а ко второй группе (II) — все уравнения, которые связаны с процессами изменения растворимости донорного N_D , а ко второй группе (II) — все уравнения, которые связаны с процессами изменения растворимости донорного N_A .

В результате оказалось, что системы (I) и (II) отличаются друг от друга только первыми уравнениями и параметрами K_{DA}^A , K_{DA}^D . Системы уравнений обеих групп представим в параметрической форме, принимая в первой группе (I) за основную переменную концентрацию дырок p, а во второй (II) — концентрацию электронов n, и тогда получим

$$(N_{A^{2-}} = K_A^*/p^2,$$
 (1)

$$n = K_0/p, \tag{2}$$

$$N_{(DA)^{-}} = \frac{2K_A^* p^{-2} + K_0 p^{-1} - 2p}{K_{DA}^A (K_A^*)^{-1} p^2 - 1},$$
(3)

(I)
$$\begin{cases} N_{D^+} = \frac{K_{DA}^A}{K_A^*} p^2 \frac{2K_A^* p^{-2} + K_0 p^{-1} - 2p}{K_{DA}^A (K_A^*)^{-1} p^2 - 1}, \end{cases}$$
(4)

$$N_A = \frac{K_A^* p^{-2} + K_0 p^{-1} - 2p + K_{DA}^A}{K_{DA}^A (K_A^*)^{-1} p^{-2} - 1},$$
(5)

$$\left(N_D = \left(1 + \frac{K_{DA}^A}{K_A^*}p^2\right)\frac{2K_A^*p^{-2} + K_0p^{-1} - 2p}{K_{DA}^A(K_A^*)^{-1}p^2 - 1}.$$
 (6)

$$\hat{N}_{D^+} = K_D^*/n,$$
 (7)

$$p = K_0/n, \tag{8}$$

$$N_{(DA)^{-}} = \frac{(K_D^* + 2K_0)n^{-1} - n}{1 + 2K_{DA}^D(K_A^*)n},$$
(9)

(II)
$$\begin{cases} N_{A^{2-}} = \frac{K_{DA}^{D}}{K_{D}^{*}} n \frac{(K_{D}^{*} + 2K_{0})n^{-1} - n}{1 + 2K_{DA}^{D}(K_{D}^{*})^{-1}n}, \end{cases}$$
(10)

$$N_D = \frac{2(K_0 + K_D^*)n^{-1} - n + 2K_{DA}^D}{1 + 2K_{DA}^D(K_D^*)^{-1}n},$$
(11)

$$\left(N_A = \left(1 + \frac{K_{DA}^D}{K_D^*}n\right) \frac{(K_D^* + 2K_0)n^{-1} - n}{1 + 2K_{DA}^D(K_D^*)^{-1}n}.$$
 (12)

Уравнения (5) и (6) системы (I) позволяют получить зависимость между концентрациями доноров N_D , акцепторов N_A и дырок p в виде равенства

$$N_D = 2N_A + \frac{K_0}{p} - 2p$$
 (13)

и уравнение 4-й степени относительно 1/р

$$\left(\frac{1}{p}\right)^{4} + \frac{K_{0}}{K_{A}^{*}} \left(\frac{1}{p}\right)^{3} + \frac{N_{A} + K_{DA}^{A}}{K_{A}^{*}} \left(\frac{1}{p}\right)^{2} - \frac{2}{K_{A}^{*}} \left(\frac{1}{p}\right) - \frac{K_{DA}^{A}N_{A}}{(K_{A}^{*})^{2}} = 0.$$
(14)

Наибольший вещественный положительный корень, существование которого можно установить по распределению знаков между действительными коэффициентами уравнения (14), определяется методом Феррари [14] по формуле

$$\frac{1}{p} = \frac{1}{2} \left\{ \sqrt{\frac{K_0^2}{4(K_A^*)^2} + 2y - \frac{N_A + K_{DA}^A}{K_A^*}} - \frac{K_0}{2K_A^*} + \left[\left(\sqrt{\frac{K_0^2}{4(K_A^*)^2} + 2y - \frac{N_A + K_{DA}^A}{K_A^*}} - \frac{K_0}{2K_A^*} \right)^2 + 4\sqrt{y^2 + \frac{N_A K_{DA}^A}{(K_A^*)^2} - y} \right]^{1/2} \right\}.$$
(15)

После подстановки этого выражения в зависимость (13) получим аналитическое уравнение изотермы $N_D = f(N_A)$ в случае преобладания акцепторов, $N_D \le N_A$, в таком виде:

$$N_{D} = 2N_{A} + \frac{K_{0}}{2} \Biggl\{ \sqrt{\frac{K_{0}^{2}}{4(K_{A}^{*})^{2}} + 2y - \frac{N_{A} + K_{DA}^{A}}{K_{A}^{*}}} - \frac{K_{0}}{2K_{A}^{*}} + \left[\left(\sqrt{\frac{K_{0}^{2}}{4(K_{A}^{*})^{2}} + 2y - \frac{N_{A} + K_{DA}^{A}}{K_{A}^{*}}} - \frac{K_{0}}{2K_{A}^{*}} \right)^{2} + 4\sqrt{y^{2} + \frac{N_{A}K_{DA}^{A}}{(K_{A}^{*})^{2}} - y}} \Biggr]^{1/2} \Biggr\} - 4\Biggl\{ \sqrt{\frac{K_{0}^{2}}{4(K_{A}^{*})^{2}} + 2y - \frac{N_{A} + K_{DA}^{A}}{K_{A}^{*}}} - \frac{K_{0}}{2K_{A}^{*}}} + \left[\left(\sqrt{\frac{K_{0}^{2}}{4(K_{A}^{*})^{2}} + 2y - \frac{N_{A} + K_{DA}^{A}}{K_{A}^{*}}} - \frac{K_{0}}{2K_{A}^{*}}} \right)^{2} + 4\sqrt{y^{2} + \frac{N_{A}K_{DA}^{A}}{(K_{A}^{*})^{2}} - y}} \Biggr]^{1/2} \Biggr\}^{-1}.$$
(16)

В равенстве (15) и уравнении изотермы (16) используется вещественный корень резольвенты уравнения (14), который определяется методом Ферро-Тарталья– Кардано [15] по формуле

$$y = \frac{N_A + K_{DA}^A}{6K_A^*} + \frac{1}{2K_A^*} x,$$

$$x = \left\{ -\frac{a}{2} \sqrt{\frac{a^2}{4}} + \left[\frac{2}{3} (2N_A K_{DA}^A - K_0) - \frac{1}{9} (N_A + K_{DA}^A)^2 \right]^3 \right\}^{1/3} - \left\{ \frac{a}{2} + \sqrt{\frac{a^2}{4}} + \left[\frac{2}{3} (2N_A K_{DA}^A - K_0) - \frac{1}{9} (N_A + K_{DA}^A)^2 \right]^3 \right\}^{1/3},$$
(17)

где

$$a = \left\{ \frac{K_0^2 K_{DA}^A N_A}{K_A^*} - 4 \Big[K_A^* + N_A K_{DA}^A (N_A + K_{DA}^A) \Big] - \frac{2}{27} (N_A + K_{DA}^A)^3 + \frac{2}{3} (N_A + K_{DA}^A) (2N_A K_{DA}^A - K_0) \right\}.$$

1* Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 5

Уравнения (11) и (12) системы (II) позволяют получить между концентрациями доноров N_D , акцепторов N_A и электронов *n* следующую зависимость:

$$N_A = \frac{1}{2}N_D + \frac{K_0}{n} - \frac{1}{2}n$$
 (18)

и квадратное уравнение относительно 1/n

$$2(K_0 + K_D^*) \left(\frac{1}{n}\right)^2 - (N_D - 2K_{DA}^D) \left(\frac{1}{n}\right) - \left(1 + 2\frac{K_{DA}^A}{K_D^*}N_D\right) = 0.$$
(19)

Подставляя положительный корень уравнения (19) в зависимость (18), получим аналитическое уравнение изотермы $N_A = f(N_D)$ для случая преобладания доноров, $N_A \leq N_D$, в виде

$$N_{A} = \frac{1}{2}N_{D} + \frac{K_{0}}{4(K_{0} + K_{D}^{*})}$$

$$\times \left[N_{D} + \sqrt{(N_{D} - 2K_{DA}^{*})^{2} + 8(K_{0} + K_{D}^{*})\left(1 + \frac{K_{DA}^{D}}{K_{D}^{*}}N_{D}\right)}\right]$$

$$- 2K_{DA}^{D} - 2(K_{0} + K_{D}^{*})$$

$$\times \left[N_{D} + \sqrt{(N_{D} - 2K_{DA}^{D})^{2} + 8(K_{0} + K_{D}^{*})\left(1 + \frac{K_{DA}^{D}}{K_{D}^{*}}N_{D}\right)}\right]$$

$$- 2K_{DA}^{D} - \frac{1}{2}.$$
(20)

Для того чтобы можно было использовать функциональные зависимости $N_D = f(N_A)$ и $N_A = f(N_D)$ между концентрациями доноров и акцепторов, полученные на основе модели образования отрицательно заряженных комплексов, для количественных расчетов предельных значений совместной растворимости донорных и акцепторных элементов при сложном легировании германия, необходимо для каждой температуры эксперимента знать величины параметров K_0, K_A^*, K_{DA}^A , K_D^* , K_{DA}^D . Используя двойные системы Ge-A, Ge-D с концентрациями $N_D = N_D^0$, $N_A = N_A^0$ и эквиатомный разрез [D] : [A] = 1 : 1 с концентрациями $N_D = N_A$, можно с помощью аналитических уравнений $N_D = f(N_A)$, $N_A = f(N_D)$ и систем (I) и (II) получить формулы для указанных констант, которые и позволяют вычислять параметры изотерм через экспериментальные значения растворимостей N_A^0 , N_A , N_D^0 , N_D и коэффициент K_0 . Величину коэффициента Ко можно выразить как функцию температуры Т:

$$K_0 = 32 \left(\frac{\pi m_0 k}{h^2}\right)^3 \left(\sqrt{m_n^* m_p^*}\right)^3 T^3 \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right), \quad (21)$$

где m_0 — массса покоя электрона, k — постоянная Больцмана, h — постоянная Планка; m_n^* , m_p^* — относительные эффективные массы электронов и дырок,



Рис. 1. Зависимость микротвердости кристаллов твердого раствора H_{μ} от состава сплава и участок кривой сольвуса для разреза 1 : 1 в системе Ge–Cu–Sb.

 ΔE — ширина запрещенной зоны полупроводника для заданной температуры и расположения примесных уровней.

Развитые выше теоретические положения были использованы для анализа поведения меди и сурьмы при совместном легировании ими германия. В тройной системе Ge–Cu–Sb экспериментально было установлено [6,16] наличие отрицательно заряженного комплекса $(DA)^-$, образующегося при взаимодействии двухзарядного акцептора (меди) с однозарядным донором (сурьмой).

Ранее выполненные микроструктурные исследования сплавов этой системы позволили ориентировочно наметить границы областей гомогенности на основе германия при 500 и 600°С [17]. Для получения более строгих численных значений совместной растворимости меди и сурьмы в германии с целью использования их в расчетах в настоящей работе был применен метод измерения микротвердости, хорошо зарекомендовавший себя при решении подобных задач. Микротвердость Н_и исследовали на сплавах, располагающихся по составу на лучевых разрезах с соотношением между атомными концентрациями сурьмы и меди 1 : 1, 1 : 2 и 1 : 3. Сплавы подвергали длительной гомогенизации при 500 и 600°С и закаливали в воде. Измерения проводили при нагрузке 50 г на приборе ПМТ-3 с автоматическим приложением нагрузки [18]. Полученные данные обрабатывались статистически путем построения частотных кривых. Оказалось, что эти кривые подчиняются нормальному рас-



Рис. 2. Зависимость микротвердости кристаллов твердого раствора H_{μ} от состава сплава и участок кривой сольвуса для разреза 2 : 1 в системе Ge–Cu–Sb.



Рис. 3. Зависимость микротвердости кристаллов твердого раствора H_{μ} от состава сплава и участок кривой сольвуса для разреза 3 : 1 в системе Ge–Cu–Sb.

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 5

пределению Лапласа–Гаусса. Максимумы на частотных кривых отвечают математическому ожиданию истинных значений микротвердости.

Анализ расположения частотных кривых по значениям микротвердости для сплавов различного состава показал, что оно имеет вполне закономерный характер. В пределах областей гомогенности с увеличением концентрации растворенных веществ максимумы сдвигаются в сторону более высоких значений микротвердости кристаллов твердого раствора, а при переходе в двухфазные области практически не изменяют своего положения в зависимости от состава сплавов. Используя значения микротвердости, отвечающие максимумам на частотных кривых, мы построили концентрационные зависимости микротвердости кристаллов твердого раствора меди и сурьмы в германии от состава сплава, которые приведены на рис. 1-3. Изломы на этих кривых отвечают границе насыщения раствора при заданной температуре. Значения растворимости меди и сурьмы в германии по указанным выше лучевым разрезам, полученные из анализа рис. 1-3, были нанесены на концентрационный треугольник Гиббса, и в результате построены изотермы растворимости при 500 и 600°C, представленные на рис. 4. Из рис. 4 следует, что растворимость меди в присутствии сурьмы резко возрастает, что, согласно результатам [7-14], свидетельствует о проявлении донорноакцепторного взаимодействия. Численные значения совместной растворимости меди и сурьмы в германии при температурах 500 и 600°С приведены в табл. 1.

Используя значения раздельной растворимости меди и сурьмы, взятые из работы [1], и полученные в настоящей работе данные по совместной растворимости этих элементов на разрезе $N_{\text{Cu}}: N_{\text{Sb}} = 1:1$ при 500 и 600° (см. табл. 1), а также значения K_0 для этих температур, мы провели расчеты констант K_A^* , K_D^* , K_{AD}^D , K_{AD}^A . Значения K_0 вычислялись на основании уравнения (21), которое



Рис. 4. Изотермы растворимости меди и сурьмы в германии при температурах 600 (1) и 500°С (2).

Физика и техника полупроводников, 2000, том 34, вып. 5

Таблица 1. Предельная растворимость меди и сурьмы при простом и сложном легировании германия

Тампара	Растворимость элементов, ат%				
тура. °С	раздельная		совместная $N_{\rm Cu} + N_{\rm Sb}$		
51.55	$N_{ m Sb}^0$	$N_{ m Cu}^0$	3 + 1	2 + 1	1 + 1
500 600	$\begin{array}{c} 6.6\cdot 10^{-3} \\ 1.1\cdot 10^{-2} \end{array}$	$\begin{array}{c} 8.85 \cdot 10^{-8} \\ 6.63 \cdot 10^{-7} \end{array}$	$\begin{array}{c}1\cdot10^{-5}\\2\cdot10^{-4}\end{array}$	$\begin{array}{c} 2 \cdot 10^{-4} \\ 1 \cdot 10^{-3} \end{array}$	$\frac{1 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}}$

Таблица 2. Значения параметров в уравнениях изотерм растворимостми меди и сурьмы в германии

Темпера-	<i>К</i> ₀ ,	$K_A^*,$	$K_{DA}^{A},$	<i>К</i> _D [*] ,	K_{DA}^D ,
тура, °С	10 ³⁶ см ⁶	10 ⁵⁰ см ⁹	10 ¹⁰ cm ³	10 ³⁶ см ⁶	10 ¹⁹ cm ³
500	2.04	0.40	1.40	2.10	1.94
600	11.24	16.60	19.55	8.20	1.35

после подстановки численных значений констант h, k, m_0 принимает вид

$$K_0 \approx 2.32 \cdot 10^{31} \left(\sqrt{m_n^* m_p^*}\right)^3 T^3 \exp\left(-\frac{\Delta E}{kT}\right).$$
 (22)

При расчетах учитывали зависимость ширины запрещенной зоны германия от температуры и концентрации, а также значения эффективных масс m_n^* , m_p^* [19,20]. Значения всех полученных констант приведены в табл. 2. Дальнейшие расчеты выполнялись по формуле (16) для изотермы $N_D = f(N_A)$. При этом подставляли численные значения концентрации акцепторов N_A для разрезов 3 : 1, 2 : 1 и находили содержание донорного элемента N_D . При выполнении расчетов обнаружили, что для системы Ge-Cu-Sb в формуле (17) под знаком квадратного корня получилось отрицательное число, т. е.

$$\frac{a}{4} + \left[\frac{2}{3}(2N_A K_{DA}^A - K_0) - \frac{1}{9}(N_A + K_{DA}^A)^2\right]^3 < 0.$$
(23)

Поэтому формулу (17) можно представить в виде

$$y = \frac{1}{K_A^*} \left[\frac{N_A + K_{DA}^A}{6} + \sqrt{\frac{2}{3}(K_0 - 2N_A K_{DA}^A) + \frac{1}{9}(N_A + K_{DA}^A)^2} \cos \frac{\varphi}{3} \right], \quad (24)$$

где

$$\cos\varphi = \left\{ \frac{1}{3} (K_0 - 2N_A K_{DA}^A) (N_A K_{DA}^A) + 2 \left[K_A^* + N_A K_{DA}^A (N_A + K_{DA}^A) \right] + \frac{1}{27} (N_A + K_{DA}^A) - \frac{K_0^2 N_A K_{DA}^A}{2K_A^*} \right\} / \sqrt{\left[\frac{2}{3} (K_0 - 2N_A K_{DA}^A) + \frac{1}{9} (N_A + K_{DA}^A)^2 \right]^3}.$$
(25)

600

лемента в системе Ge-Cu-Sb								
	Темпера-	Разрез на треугольнике Гиббса N _A : N _D	Растворимость $N_{\rm Sb}$, 10^{16} см ⁻³					
тура,	тура, °С		эксперимент	расчет				
	500	3:1	0.11	0.18				

3:1

2.97

2.22

14.83

3.32

2.33

18.54

Таблица 3. Экспериментальные и рассчитанные по изотерме заряженного комплекса значения растворимости донорного элемента в системе Ge–Cu–Sb

Результаты выполненных расчетов в сопоставлении с экспериментальными данными помещены в табл. 3.

Строгая последовательность вывода уравнений изотерм $N_D = f(N_A)$, $N_A = f(N_D)$ вместе с хорошим совпадением результатов измерений и вычислений подтверждает адекватность предложенной модели взаимодействия донорных и акцепторных элементов при образовании заряженных комплексов в тройных твердых растворах рассмотренного типа. Уравнения изотерм $N_D = f(N_A)$, $N_A = f(N_D)$ позволяют теоретически, расчетным путем, проследить при сложном легировании германия совместную растворимость донорных и акцепторных элементов во всем диапазоне изменения температур и используемых концентраций.

Список литературы

- [1] В.М. Глазов, В.С. Земсков. Физико-химические основы легирования полупроводников (М., Наука, 1967).
- [2] В.М. Глазов, А.Я. Потемкин, А.И. Киселев. ДАН СССР, 223 (2), 377 (1975).
- [3] В.М. Глазов, А.И. Киселев, А.Я. Потемкин. ЖФХ, 51 (11), 2788 (1977).
- [4] В.М. Глазов, А.И. Киселев, А.Я. Потемкин. Электрон. техн., сер. Материалы, № 9, 64 (1975).
- [5] Ф. Крегер. Химия несовершенных кристаллов (М., Мир, 1969).
- [6] Н.И. Шадеев, Т.И. Грехова, А.Я. Потемкин. Электрон. техн., сер. Материалы, № 3, 63 (1974).
- [7] H. Reiss, C. Fuller. Phys. Rev., 97, 559 (1956).
- [8] H. Reiss, C. Fuller. J. Metals, 8, 256 (1956).
- [9] H. Reiss, C. Fuller, F. Morin. Bell Syst. Techn., 35, 535 (1956).
- [10] В.М. Глазов, Г.Л. Малютина, А.И. Киселев. ЖФХ, 44, 1051 (1970).
- [11] В.М. Глазов, Г.Л. Малютина, А.И. Киселев. Электрон. техн., сер. 14 Материалы, № 2, 53 (1968).
- [12] В.М. Глазов, А.И. Киселев. Электрон. техн., сер. 14 Материалы, № 2, 52 (1970).
- [13] В.М. Глазов, А.И. Киселев, В.Н. Черняев. Электрон. техн., сер. 14 Материалы, № 3, 37 (1970).
- [14] А.Г. Курош. Курс высшей алгебры (М., Наука, 1968).
- [15] Л.Н. Окунев. Высшая алгебра (М., Просвещение, 1966).
- [16] А.Я. Потемкин, В.И. Потапов. ФТТ, 2, (1960).
- [17] А.Я. Потемкин, Е.В. Мельников. В сб.: Легированные полупроводники (М., Наука, 1975) с. 60.

- [18] В.М. Глазов, В.Н. Вигдорович. Микротвердость металлов и полупроводников (М., Металлургия, 1969).
- [19] А.С. Охотин, А.С. Пушкарский, В.В. Горбачев. Теплофизические свойства полупроводников (М., Атомиздат, 1972).
- [20] Г.Б. Бокий, А.Я. Угай и др. Кристаллохимические, физико-химические, физические свойства полупроводников (М., Изд-во стандартов, 1973).

Редактор Л.В. Шаронова

Copper-antimony interaction in a germanium-based solid solution and subsequent formation of the charged complex

V.M. Glazov, A.Ya. Potemkin

Moscow State Institute for Electronic Engineering, 103498 Moscow, Russia